



台積公司臨時董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2023年9月12日

台灣積體電路製造股份有限公司今（12）日召開臨時董事會，重要決議如下：

- 一、核准於不超過美金 4.328 億元之額度內，自 Intel Corporation 取得 10% 之 IMS Nanofabrication Global, LLC 股權。
- 二、核准於不超過美金 1 億元之額度內認購 Arm Holdings plc 普通股股份，認購價格將依該公司首次公開發行之最終價格而定。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2022 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係處主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
企業公共關係處
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com